



## 後工程装置メンテナンス マネージャー（転勤無し/首都圏勤務）

チップ生産工程で装置メンテナンスチームをリード

### Job Information

**Hiring Company**

Lumentum Japan, Inc.

**Job ID**

1584525

**Industry**

Electronics, Semiconductor

**Company Type**

Small/Medium Company (300 employees or less)

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Kanagawa Prefecture, Sagami-hara-shi Chuo-ku

**Salary**

8 million yen ~ 10 million yen

**Work Hours**

9:00-17:30（昼休憩45分） ※派遣の夜勤者が21時に出社するため、引き継ぎが必要な場合は21時半までの勤務が必要

**Holidays**

会社の規定に準ずる

**Refreshed**

April 8th, 2026 20:06

### General Requirements

**Minimum Experience Level**

Over 1 year

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Fluent

**Minimum Education Level**

High-School

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

### Job Description

#### ≪募集要項・本ポジションの魅力≫

- 後工程チップ生産ラインの装置メンテナンス業務を統括
- 高度な装置知識とKPI活用で量産効率向上に貢献するやりがい
- 予防保全計画やトラブル対応を通じ、チームリーダーとして責任ある仕事が可能
- 年間休日125日・社内食堂・住宅手当など福利厚生が充実

**【業務内容】**

メガデータセンタ（MDC）、人工知能/マシンラーニング（AI/ML）分野でなくてはならない最先端の200Gbps等ハイスピードなInP系化合物半導体レーザーチップの設備メンテナンスに関する業務です。この世界的な需要の急増に対応するため、Lumentumでは最先端チップを生産するFabを24時間365日（7×24）体制で稼働しています。本ポジションは日勤として、チップレベルで扱う後工程（BE：Backend）設備のメンテナンス（TMT：Tool maintenance Team）においてマネージャーレベルとして高い役割と責任を担い、四半期あたり2,000万～5,000万個規模のレーザーチップの量産をリードしていただきます。

**<具体的な業務内容>**

- TMTマネージャーとして、チップ生産ライン設備の日常管理およびトラブル対応を統括する
- チップ製造、チップ検査、チップ外観検査装置を含むBE装置管理および技術に関する高度な知識と十分な経験を有すること
- 予防保全（PM：Preventative Maintenance）の計画および実行に精通していること
- 装置稼働率および効率向上のため、有効なKPI指標を導入・活用すること

**【雇用形態】**

正社員

**【給与】**

年収：800万円～1000万円（※管理職は残業代は支給なし）

■業績連動インセンティブあり（年1回）

**【就業時間】**

9:00-17:30（昼休憩45分）

※派遣の夜勤者が21時に出社するため、引き継ぎが必要な場合は21時半までの勤務が必要

**【勤務地】**

相模原本社または高尾工場

■受動喫煙対策：屋内喫煙室あり

**【休日休暇】**

- 年間休日125日

**【待遇・福利厚生】**

- 社保完備
- 社内食堂
- 昼食一部補助
- 冷凍食品常備
- コーヒーサーバー・ウォーターサーバー無料
- 財形貯蓄
- カフェテリアプラン
- 単身30歳、既婚40歳まで、単身赴任の社員には住宅手当最大25,000円あり  
※既婚の場合ご自身が世帯主・借り主の場合

---

**Required Skills****【必須要件】**

- 半導体装置管理の経験を有し、リーダー経験がある方
- 学士号取得者で5年以上の実務経験、または修士号取得者で2年以上の実務経験
- 高校卒業以上で、TM分野における同等の適切な実務経験
- 流暢な日本語力、ならびに英語でのレポート作成が可能な英語力

**【歓迎要件】**

- 半導体Fab、または半導体光デバイスのチップ量産プロセス開発において、マネージャークラスまたはTMエンジニアクラスの経験を有する方は特に歓迎

---

**Company Description**